(54) INFRARED HEATER

(11) 4-32182 (A) (43) 4.2.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 2-133921 (22) 25.5.1990

(71) TOSHIBA LIGHTING & TECHNOL CORP (72) ATSUSHI SAIDA(3)

(51) Int. Cls. H05B3/10,H05B3/46

PURPOSE: To keep good electrical connection between a power supply terminal and a conductive film, maintain reasonable fastening force and prevent imperfect contacts and damages to the conductive film and a base substance by forming a heating element with the conductive film on the surface of the insulating base substance, connecting the conductive film to the power supply terminal attached to the base substance and inserting a soft conductive metal between

the conductive film and the power supply terminal.

CONSTITUTION: A cylindrical base substance 1 is formed of insulating ceramics such as boron nitride and manufactured by a gas phase growth technique. A heat element with a conductive film 12 formed on the surface of the base substance 11 is made of carbon group material such as graphite and formed on the surface of the base substance 11 by a gas phase growth technique. A power supply terminal 13 is fastened to the end of the cylindrical base substance 11 because the inner dia. is reduced by threadingly fastening a screw 14 between the ends opposite to each other. In this case, a soft conductive metal 15 is inserted between the inner face of the power supply terminal 13 and the outer face of the cylindrical base substance 11.



(54) INFRARED HEATER

(11) 4-32183 (A) (43) 4.2.1992 (19) JF

(21) Appl. No. 2-133922 (22) 25.5.1990

(71) TOSHIBA LIGHTING & TECHNOL CORP (72) ATSUSHI SAIDA(3)

(51) Int. Cl⁵. H05B3/10,H05B3/46

PURPOSE: To enhance the rate of heat radiation without increasing input and size by specifying the average roughness of a conductive film surface in an infrared heater for which a heating element formed of a conductive film is

provided on the surface of an insulating base substance.

CONSTITUTION: A cylindrical base substance 11 is formed of insulating ceramics such as boron nitride and manufactured by a gas phase growth technique. A heating element with a conductive film 12 formed on the surface of the base substance 11 is made of carbon group material such as graphite and formed on the surface of the base substance 11 by a gas phase growth technique. The conductive film 12 has the fine rough surface 12a with the average roughness set to be 20-60 µm. The average roughness means the average depth (radius) assuming that the recessed portions, parts of the rough surface 12a, are formed into semi-spheres. To obtain such an average roughness, the conductive film 12 has the rough surface 12a formed by a sandblasting technique or the like.



(54) INFRARED HEATER

(11) 4-32184 (A) (43) 4.2.1992 (19) JP

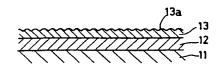
(21) Appl. No. 2-133923 (22) 25.5.1990

(71) TOSHIBA LIGHTING & TECHNOL CORP (72) ATSUSHI SAIDA(3)

(51) Int. Cl⁵. H05B3/10,H05B3/18,H05B3/46

PURPOSE: To enhance heat radiation increasing input and size by specifying the average roughness of an insulting layer surface heater for which a heating element formed of a conductive film is provided on the surface of an insulating base substance and the conductive film is covered with the insulating layer.

CONSTITUTION: An insulating layer 13 is formed of insulating ceramics such as boron nitride and given coating on the outside surface of a conductive film 12 and a base substance 11 by a gas phase growth technique. The surface of the insulating layer 13 is formed as a fine rough surface 13a with the average roughness set to be $15\text{-}45\mu\text{m}$. The average roughness means the average depth (radius) assuming that the recessed portions, parts of the rough surface 13a, are formed into semi-spheres. To obtain such an average roughness, the insulating layer 13 has the rough surface 13a formed by a sandblasting technique or the like.



⑩日本国特許庁(JP)

卯特許出願公開

⊕ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-32184

@Int. Cl. 5

識別配号 庁内整理番号

В

@公開 平成4年(1992)2月4日

H 05 B 3/10 3/18 3/46

8715-3K 8715-3K 8715-3K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

図発明の名称 赤外線ヒータ

②特 顧 平2-133923

真彦

②出 願 平2(1990)5月25日

70発明者 斉田 淳東京都港区三田1丁目4番28号東芝ライテック株式会社

内

@発 明 者 石 神 敏 彦 東京都港区三田1丁目4番28号 東芝ライテック株式会社

東京都港区三田1丁目4番28号 東芝ライテツク株式会社

内

⑦発明者 蛭田 寿男 東京都港区三田1丁目4番28号 東芝ライテック株式会社

内

の出 願 人 東芝ライテック株式会

東京都港区三田1丁目4番28号

社

四

個代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

明細管

1. 発明の名称

@発

明

赤外線ヒータ

2. 特許請求の範囲

(1) 絶線性基体の表面に導電膜からなる発熱体を設け、この導電膜を絶録層で覆った赤外線ヒータにおいて、

上記絶録層の表面の平均租度を15~45』2としたことを特徴とする赤外線ヒータ。

(2) 上記導電膜は基体の表面に気相成長法によって形成し、かつ上記絶録層は上記基体および 導電膜の表面に気相成長法によって形成したこと を特徴とする第1の請求項に記載の赤外線ヒータ。 3.発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、絶縁性基体の表面に導電膜からなる発熱体を形成した赤外線ヒータに関する。

(従来の技術)

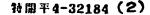
例えば、食品の乾燥や工業用各種部品の乾燥

に赤外線ヒータが使用されている。

このような分野で使用される赤外線と一夕としては、第7回および第8回に示すような構造ののセクが検討されている。このものは、アルミチンとのような絶縁性セラミックスからなるれた形式がラファイトなどのようなカーボン系の導電性セクラスからなる絶縁服3と、上記円筒形基とうなった取り付けられた電力供給端子3、3とで構成される。

上記導電談からなる発熱体2は、円筒形基体1の外表面にスパッターリングまたは気相成長法により形成するもので、円筒形基体1の外表面に蛇行形の帯状に形成され、この蛇行形帯状をなす導電験2の両端部が上記円筒形基体1の端部に取り付けられた電力供給端子4、4に接続される。

したがって、電力供給増子4、4を電板に接続 すれば導電膜2に電流が流れ、この導電膜2が発 熱して赤外線を放出する。



上記導電膜2を覆う絶録層3は、導電膜2の機 核的保護をなして剥がれを防止するとともに、導 電膜2の酸化を防止し抵抗値の変動を防止するな どの目的で被覆する。

(発明が解決しようとする課題)

ところで、上記の構想の赤外線ヒータは、絶 練層3を気相成長法によりポロンナイトライドな どのような絶象性セラミックスで形成することを 考えている。

しかしながら、気相成長法により製造される絶 緑層3は表面が滑らかであり、この表面の平均租 度が約10g m程度で平滑である。

このため、絶録暦3の表面積が小さく、表面の 熱放射有効面積が小さくなり、熱放射効率が必ず しも良好とはいえなかった。

このため、入力に対する赤外線放射量が少なく、 赤外線放射量を増やしたい場合は入力を大きくす るか、ヒータを大形化しなければならない不具合 があった。

本発明はこのような事情にもとづきなされたも

である。

本実施例の円筒形基体 1 1 は、ポロンナイトライドなどのような絶縁性セラミックスにより形成されており、この基体 1 1 は気相成長法により製造されている。

上記ポロンナイトライドにより形成された基体 1 1 は、例えば内径 1 2 mm、外径 1 4 mm、長さ 2 5 0 mmの真円の円筒形になっている。

この基体 1 1 の表面に形成された専電膜 1 2 からなる発熱体は、グラファイトなどのようなカーボン系材料からなり、この基体 1 1 の表面に気相成長法により形成されている。

上記導電膜 1 2 からなる発熱体は円筒形基体 1 1 の外表面に軸方向に長い蛇行形をなす帯状に 形成されている。この場合、膜厚は 1 0 0 gg、帯 の幅は 5 mg、隣接する帯間の間隔は 0 . 6 mgに形 成されている。

絶録層13はポロンナイトライドなどのような 絶録性セラミックスにより形成され、やはり気相 成長法により導電膜12および基体11の外表面 ので、その目的とするところは、入力を増したり 大形化することなく、無放射率を高めることがで きる赤外線ヒータを提供しようとするものである。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本発明は、導電膜を置う絶縁層の表面の平均 租度を15~45gmとしたことを特徴とする。

(作用)

本発明によれば、絶録層の表面租度が大きくなるので、絶録層の実質的な表面積が増し、無放射効率が向上する。

(実施例)

以下本発明について、第1図ないし第5図に 示す実施例にもとづき説明する。

図に示す赤外線ヒータは、基本的構造は従来と同様であり、11は絶縁性円筒形の基体、12はこの基体11の表面に形成された導電膜12からなる発熱体、13は導電膜12および円筒形基体11の表面を覆う絶縁層、14、14は上記円筒形基体11の増都に取り付けられた電力供給増子

にコーティングされている。

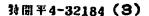
この絶録層13は膜厚が約0.08mmとされ、円筒形基体11の軸方向に沿い長さ230mmの範囲に亘り形成されている。

そして、この絶縁層13の表面は、第3図に示すように敬細な凹凸面13aとされており、この凹凸面13aの平均粗度は15~45gに設定されている。ここで平均粗度とは、凹凸面13aを構成する凹部が半球面をなしていると仮定してその平均線さ(=半径)に相当するものである。

このような平均租度を得るために、絶録雇 1 3 の表面は例えばサンドブラスト加工などの手段で凹凸面 1 3 a を形成してある。

このような絶録番13で覆われた導電膜13の端部は、基体11の端部に固定された電力供給機子14、14に接続されている。なお、これら端子14、14は基体11に対して導電性耐熱接着剤などにより接合されている。

このような構成のヒータについて、作用を説明 する。



電力供給塩子14、14を電源に接続すると、 導電膜12に電流が洗れこの導電膜12が発無す る。この場合、 電膜12は円筒形基体11の外 表面に動方向に長い蛇行形をなす帯状に形成され、 動方向に所定長さを育するとともに周方向に一定 間隔をなして配置されているので、所定の長さに 旦りかつ異方向に均等に赤外線を放出することが できる。

そして、上記導電膜12は絶録層13で覆われるので、導電膜12が直接剥き出しにならず、導電膜12の表面に悪や埃が付着堆積するのが防止される。このため、これら塵や埃による赤外線の放射を阻害するような不具合が防止され、また導電膜12が破業と反応して抵抗値が増大したり、温度が低下したり、導電膜12が破損する等の不具合が解消される。

さらにまた、導電膜12が絶録暦13で保護されるので、取り扱い中に導電膜12が傷を受けたり、表面が汚れる等の不具合も防止される。

そして、絶録層13は気相成長によって形成さ

第4図の結果から、絶縁層13の表面平均租度が大きくなる程熱放射効率は向上する傾向が認められる。

しかしながら、平均租度が12gmの場合は、従来に比べて僅か1~2%の向上しか認められず、この程度であれば制定額差や製造ばらつきの範囲と認定され、したがって平均租度を15gm以上とするのが良好である。

平均租度を15m以上にすれば、放射効率は5~13%の向上が認められる。

また、第5図は赤外線放射量の経時変化について調べたもので、従来のヒータの点灯時間 0 の場合を 1 0 0 %とした相対値で表してある。

この特性図から、絶縁勝13の平均租度が大きくなる程赤外線の放射量が増すことが判り、しかも平均租度が12μm、15μm、30μmおよび45μmの場合は点灯500時間後でも経時変化、つまり特性の低下が少ない。

これに対し、平均租度が5 5 a B より大きい場合は、点灯 3 0 0 時間を過ぎると特性の低下が生じ

れているので、円筒形基体11および導電性被膜 12に対する付着強度が大きく、絶縁層13自身 が剥れる心配もない。

このような機能をもつ絶縁層13は表面を微細な凹凸面13aとし、この平均租度を15~45ょaに規制したので、有効発熱面積が大きくなり、熱放射効率が向上する。

すなわち、絶録暦13の表面が微細な凹凸面 13aとなっているから、実質的な表面積が増え、 入力に対する赤外線放射量を多くすることができる。

これらの効果について実験した結果を説明する。上記実施例に記載した寸法、大きさのヒータは、入力が2KWの場合に約600℃となるもので、このような構成で絶録層13の表面の平均租度を12gm、15gm、30gm、45gmおよび55gmとした各赤外線ヒータをそれぞれ5本づつ製造した。世来のヒータおよびこれら各ヒータにおいて、彼長2.5~5.0mg 領域の放射効率を調べた結

た。これは表面が粗すぎるため、空気中の埃やご みが凹凸面に滞積し、これが原因して熱放射機能 の低下を招くためである。

果を第4図に示す。

したがって、これらの実験結果から、絶録層 13の平均租度を15~45gmにすれば良いこと が加え

このようなことから、入力を格別に増大したり、 大形化することなく赤外線放出量を多くすること ができる。

特開平4-32184 (4)

また、上記実施例では、円筒形基体11を気相成長法によるボロンナイトライドにより形成し、かつ導電膜12をカーボン系材料で気相成長法により形成したが、本発明はこれらの構成に限らず、基体は従来のように、アルミナなどを加圧成形して焼成したものであってよく、導電膜12もスパッターリングまたは塗布方法などにより形成してもよい。

そしてまた、ヒータの形状は円筒形、円柱形に限らず、円板や角板などのようなプレート形ヒータであってもよい。

[発明の効果]

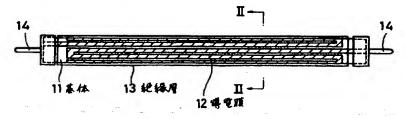
以上説明したように本発明によれば、導電膜を 種った絶縁層の表面の平均租度を15~45』Eに したので、絶縁層の表面積が大きくなり、熱放射 育効面積が増すので熱放射効率が向上する。この ため、入力に対する赤外線放射量が多くなり、入 カを大きくしたりヒータを大形化することなく赤外 放射量を多くすることができる。

4. 図面の簡 な説明

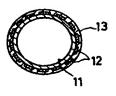
第1図ないし第5図は本発明の一変施例を示し、第1図はヒータの側面図、第2図は第1図中ロー 田線の断面図、第3図は絶縁層を拡大した断面図、第4図および第5図はそれぞれ特性図、第6図は本発明の他の実施例を示す絶縁層を拡大した断面図、第7図および第8図は従来の構造を示し、第7図はヒータの側面図、第8図は第7図中ででは、第

1 1 ··· 円筒形基体、1 2 ··· 導電膜、1 3 ··· 絶 勝、1 3 a ··· 凹凸面、1 4 ··· 端于。

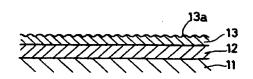
出願人代理人 弁理士 鈴 红 武 彦



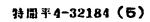
第1図

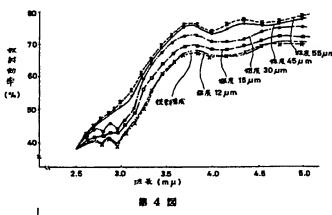


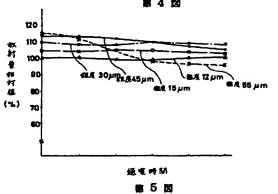
第 2 図

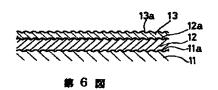


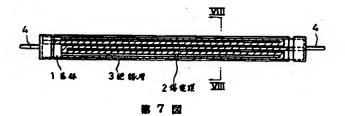
第3日













\$ 8 22